

第 9 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 27 年 5 月 27 日(水) 10:30～15:50
 場所:自動車会館 大会議室(2F) (東京都千代田区)

時 間	題 目	講 演 者
	司会 梅本 和伸(NEC(株))	
10:30～ 12:00	Mate2015優秀論文賞 受賞講演 『InSn共晶はんだ合金の組織と機械的性質に及ぼすAg添加の影響』 (30分)	(株)富士通研究所 ○上村 泰紀, 清水 浩三, 作山 誠樹
	Mate2015奨励賞 受賞講演 『パワーモジュール向けSn-Cu系はんだの高信頼化』 (30分)	(株)日立製作所 ○宮崎 高彰, 池田 靖
	Mate2015奨励賞 受賞講演 『Niナノ粒子を用いた高温実装用ダイアタッチ技術の基礎検討』 (30分)	新日鐵住金(株) ○松原 典恵, 宇野 智裕 新日鐵住金化学(株) 清水 隆之 新日鐵住金マテリアルズ(株) 石川 信二
12:00～ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00～ 13:10	委 員 会 議 事	
	司会 山口 敦司(パナソニック(株))	
13:10～ 13:50	『高伸縮性配線とそれを用いたセンシングデバイス』 (40分)	(国研)産業技術総合研究所 ○吉田 学, 植村 聖, 延島 大樹
13:50～ 14:00	休憩(10分)	
	司会 岩田 剛治(大阪大学)	
14:00～ 15:30	Mate2015優秀発表賞 受賞講演 『酸化銀ペーストを用いた金-アルミナ接合の継手特性評価』 (30分)	大阪大学 ○浅間 晃司, 小椋 智, 佐野 智一, 廣瀬 明夫
	Mate2015優秀発表賞 受賞講演 『クエン酸を用いた金属塩生成接合法によるSUS304 ステンレス鋼の固相接合』 (30分)	群馬大学 ○常藤 達礼, 小山 真司
	Mate2015優秀発表賞 受賞講演 『スルーホールビア用銅めっき薄膜の低サイクル疲労寿命』 (30分)	芝浦工業大学 矢島 直幸, 大日方 築, ○荻谷 義治 富士通アドバンステクノロジー(株) 菊池 俊一, 広島 義之, 松井 亜紀子 日立化成(株) 清水 浩
15:30～ 15:50	表 彰 式	

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。